

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯國際截至二零一零年十二月三十一日止三個月業績公佈

- 二零一零年第四季的總銷售額，由二零一零年第三季的四億一千零一十萬元上升 0.4% 至四億一千一百八十萬元，與二零零九年第四季相比上升 23.6%。
- 二零一零年第四季的毛利率由二零一零年第三季的 24.5% 下降至 23.9% 主要是由於其他製造成本上升所致。
- 二零一零年第四季來自於經營活動的現金淨額由二零一零年第三季的一億二千五百二十萬元增加至二億四千八百六十萬元。
- 二零一零年第四季普通股持有人應佔盈利為六千八百六十萬元，相對二零一零年第三季應佔盈利三千零四十萬元。
- 每股美國預托股股份盈利(攤薄)為 0.13 元。

以下為本公司於二零一一年二月十七日就截至二零一零年十二月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海 — 2011 年 2 月 17 日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一零年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一零年第四季概要

- 二零一零年第四季的總銷售額，由二零一零年第三季的四億一千零一十萬元上升0.4%至四億一千一百八十萬元，與二零零九年第四季相比上升23.6%。
- 二零一零年第四季的毛利率由二零一零年第三季的24.5%下降至23.9%主要是由於其他製造成本上升所致。
- 二零一零年第四季來自於經營活動的現金淨額由二零一零年第三季的一億二千五百二十萬元增加至二億四千八百六十萬元。
- 二零一零年第四季普通股持有人應佔盈利為六千八百六十萬元，相對二零一零年第三季應佔盈利三千零四十萬元。
- 每股美國預托股股份盈利(攤薄)為0.13元。

二零一一年第一季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 二零一一年第一季收入預期下降6%至9%。
- 毛利率預期在18%至20%範圍內。
- 預期經營開支去除匯兌損益介乎於八千二百萬至八千六百萬美元之間。
- 2011年度預期資本支出在十億左右。

在評論季度業績時，中芯國際總裁兼首席執行官王寧國博士表示：“2010年對於中芯國際來說是充滿成就的一年。首先，我很高興地向諸位報告中芯國際連續三個季度實現盈利，並且在虧損5年之後首次實現全年營運和淨收盈利。在此我要感謝中芯國際全體員工，正是通過他們的不懈努力，使得我們的客戶關係得到加強，先進制程成功起量，總體執行力得到有效提升。其次，我們2010年的收入創歷史新高，達到15.5億美元，較去年增長了45.2%，第四季度24%的毛利率亦超出我們原先的預估，這樣我們2010年全年的毛利率達到20%，創我們上市當年之後最佳的毛利率表現。不僅如此，我們在剛剛過去的2010年還斬獲了各種獎項，其中5個是由我們的前十大客戶為了認可並表彰我們的高水準的服務和改善而授予我們的。我們與關鍵客戶在傳統和先進技術上的深入合作蓄勢待發。所有這一切都說明我們較12個月之前取得了長足的進步，我們有信心我們的強勁勢頭將會持續到2011年及以後。

綜上所述，我們在2010年實現了盈利，65納米制程成功起量迄今，運營和客戶關係亦得到改善。從長期來看，我們將繼續致力於可持續性的盈利。從近期來講，65/55納米技術將會繼續上量，並在2011年底前實現45/40納米技術的量產。隨著計畫產能的擴充到位，我們在2011年目標超過代工行業增長。讓我們翹首以盼在2011年我們的戰略和執行將給股東們繼續創造可持續性的價值。”

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條規定的披露責任於二零一一年二月十七日作出本公佈。

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一一年二月十八日，星期五

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-597-5342(密碼：SMIC)或香港 852-3002-1672(密碼：SMIC)

二零一零年第四季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼:SMI，香港聯合交易所股票代碼: 981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 45/40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座 300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中，在成都擁有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

詳細資訊請參考中芯國際網站 <http://www.smics.com>

安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括我們相信我們即將盈利和“2011年第一季度指引”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「有信心」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯於加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供需情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、能否有足夠的產能，終端市場的財政穩定、中芯股價將來的變動和將來潛在的訴訟和索償。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的檔資料，包括其於二零一零年六月二十九日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，並由中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可

能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

二零一零年第四季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度	季度比較	二零零九年 第四季度	年度比較
銷售收入	411,842	410,080	0.4%	333,090	23.6%
銷售成本	313,248	309,440	1.2%	307,669	1.8%
毛利	98,594	100,640	-2.0%	25,421	287.8%
經營開支	57,260	79,952	-28.4%	622,244	-90.8%
經營盈利(虧損)	41,334	20,688	99.8%	(596,823)	-
其他收入(費用), 淨額	27,445	13,358	105.5%	(29,178)	-
所得稅利益(費用)	(388)	(3,634)	-89.3%	8,735	-
稅後淨盈利(虧損)	68,391	30,412	124.9%	(617,266)	-
應佔股權投資盈利(虧損)	304	295	3.1%	(114)	-
淨盈利(虧損)	68,695	30,707	123.7%	(617,380)	-
非控制權益持有人利息	(265)	(265)	0.0%	(274)	-3.3%
非控制權益持有人虧損	140	-	-	-	-
普通股持有人應佔盈利(虧損)	68,570	30,442	125.2%	(617,655)	-
毛利率	23.9%	24.5%	-	7.6%	-
經營利潤率	10.0%	5.0%	-	-179.2%	-
每股普通股股份盈利(虧損) - 基本 ⁽¹⁾	0.00	0.00	-	(0.03)	-
每股美國預托股股份盈利(虧損) - 基本	0.13	0.06	-	(1.38)	-
每股普通股股份盈利(虧損) - 攤薄 ⁽¹⁾	0.00	0.00	-	(0.03)	-
每股美國預托股股份盈利(虧損) - 攤薄	0.13	0.06	-	(1.38)	-
付運晶圓(約當 8 吋) ⁽²⁾	517,404	516,792	0.1%	436,816	18.4%
產能使用率	96.8%	96.4%	-	91.5%	-

附注：

(1) 基於二零一零年第四季加權平均普通股 265 億 4 千 7 百萬股(基本)及 267 億 4 千 9 百萬股(攤薄), 二零一零年第三季 255 億 6 千 7 百萬股(基本)及 257 億 4 千 7 百萬股(攤薄), 二零零九年第四季 223 億 7 千萬股(基本)及 223 億 7 千萬股(攤薄)。

(2) 包括銅製程

- 二零二零年第四季總銷售額由二零二零年第三季的 4 億 1 千零 10 萬元上升至 4 億 1 千 1 百 80 萬元，錄得季度升幅 0.4%，是由於晶圓付運上升 0.1%所致。
- 二零二零年第四季的銷售成本與二零二零年第三季的 3 億零 9 百 40 萬元相比上升 1.2% 至 3 億 1 千 3 百 20 萬元，主要是由於其他製造成本上升所致。
- 二零二零年第四季的毛利為 9 千 8 百 60 萬元，相對二零二零年第三季的 1 億零 60 萬元及二零零九年第四季的 2 千 5 百 40 萬元。
- 二零二零年第四季的毛利率由二零二零年第三季的 24.5%下降至 23.9%，主要是由於其他製造成本上升所致。
- 二零二零年第四季的總經營開支與二零二零年第三季的 8 千萬元相比，錄得季度降幅 28.4%至 5 千 7 百 30 萬元。季度降幅是由於壞賬複得所致。
- 二零二零年第四季度的研究及開發費用與二零二零年第三季的 4 千 7 百 40 萬元相比，錄得季度降幅 0.7%至 4 千 7 百 10 萬元，是由於研發試驗費用減少所致。
- 二零二零年第四季的一般及行政費用與二零二零年第三季的 1 千 6 百 80 萬元相比下降至負 7 百萬元，是由於 2 千 8 百 50 萬元壞賬複得所致。
- 二零二零年第四季的銷售和市場推廣費用由二零二零年第三季的 780 萬元，錄得季度升幅 11.5%至 870 萬元，主要是由於銷售活動及相關費用的增加所致。

收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度	二零零九年 第四季度
電腦	2.3%	3.6%	6.2%
通訊	50.5%	45.9%	49.0%
消費	39.7%	42.5%	38.3%
其他	7.5%	8.0%	6.5%
以服務分類	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度	二零零九年 第四季度
邏輯 ⁽¹⁾	93.1%	90.2%	90.2%
記憶 ⁽²⁾	0.0%	1.1%	3.4%
光罩製造，晶圓測試及其它	6.9%	8.7%	6.4%
以客戶類別分類	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度	二零零九年 第四季度
無廠房半導體公司	79.6%	75.3%	64.4%
集成裝置製造商	16.7%	15.2%	17.4%
系統公司及其它	3.7%	9.5%	18.2%
以地區分類	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度	二零零九年 第四季度
北美洲	56.4%	52.1%	56.4%
中國 ⁽³⁾	31.2%	32.2%	21.9%
歐亞 ⁽⁴⁾	12.4%	15.7%	21.7%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度	二零零九年 第四季度
65 納米	8.6%	7.1%	2.5%
90 納米	15.4%	16.2%	16.2%
0.13 微米	31.9%	33.0%	39.5%
0.15 微米	1.2%	2.3%	2.7%
0.18 微米	26.5%	25.6%	22.9%
0.25 微米	0.5%	0.5%	0.3%
0.35 微米	15.9%	15.3%	15.9%

附註：

- (1) 包括 0.13 微米銅製程
- (2) 動態隨機記憶體
- (3) 包括香港
- (4) 不包括中國

產能*

晶圓廠／(晶圓尺寸)	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度
上海廠(8吋)	86,000	86,000
北京廠(12吋)	52,425	50,625
天津廠(8吋)	33,300	33,300
每月晶圓代工生產總產能	171,725	169,925

附注：

*在期末的月產能折算成8吋晶圓的片數

付運及使用率

8吋等值晶圓	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度	二零零九年 第四季度
付運晶圓(包括銅製程)	517,404	516,792	436,816
使用率 ⁽¹⁾	96.8%	96.4%	91.5%

附注：

(1) 產能使用率按產出晶圓總額除以估計產能計算

- 二零一零年第四季折算成8吋晶圓的付運數量較二零一零年第三季的516,792片增加0.1%至517,404片，較二零零九年第四季度的436,816片錄得年度升幅18.4%。

詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度	季度比較	二零零九年 第四季度	年度比較
銷售成本	313,248	309,440	1.2%	307,669	1.8%
折舊	106,014	116,501	-9.0%	142,196	-25.4%
其他製造成本	206,565	192,941	7.1%	162,501	27.1%
股權報酬	669	(2)	-	1,010	-33.8%
毛利	98,594	100,640	-2.0%	25,421	287.8%
毛利率	23.9%	24.5%		7.6%	

- 二零一零年第四季的銷售成本與二零一零年第三季的3億零9百40萬元相比，上升1.2%至3億1千3百20萬元，主要是由於其他製造成本上升所致。
- 二零一零年第四季的毛利為9千8百60萬元，相對二零一零年第三季的1億零60萬及二零零九年第四季的2千5百40萬元。
- 二零一零年第四季的毛利率由二零一零年第三季的24.5%下降至23.9%，主要是由於其他製造成本上升所致。

經營開支分析

以千美元計	二零一零年 第四季度	二零零九年 第三季度	季度比較	二零零九年 第四季度	年度比較
總經營開支	57,260	79,952	-28.4%	622,244	-90.8%
研究及開發	47,054	47,377	-0.7%	43,806	7.4%
一般及行政	(6,960)	16,754	-	151,520	-
銷售及市場推廣	8,662	7,771	11.5%	7,760	11.6%
無形資產攤銷	6,854	6,742	1.7%	7,641	-10.3%
資產處置損失(盈利)	(1,654)	1,307	-	3,585	-
長期資產的減值損失	3,304	-	-	138,295	-97.6%
與訴訟和解相關清償	-	-	-	269,637	-

- 二零一零年第四季的總經營開支與二零一零年第三季的8千萬元相比，錄得季度降幅28.4%至5千7百30萬元。季度降幅是由於壞賬複得所致。
- 二零一零年第四季的研發費用與二零一零年第三季的4千7百40萬元相比，錄得季度降幅0.7%至4千7百10萬元，是由於研發試驗費用減少所致。
- 二零一零年第四季的一般及行政費用與二零一零年第三季的1千6百80萬元相比下降至負7百萬元，是由於2千8百50萬元壞賬複得所致。
- 二零一零年第四季的銷售和市場推廣費用由二零一零年第三季的780萬元，錄得季度升幅11.5%至870萬元，主要是由於銷售活動及相關費用的增加所致。
- 二零一零年第四季長期資產減值損失為3百30萬元，是由於註銷待售資產所致。

其他收入(支出)

以千美元計	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度	季度比較	二零零九年 第四季度	年度比較
其他收入(支出)，淨額	27,445	13,358	105.5%	(29,179)	-
利息收入	1,340	1,030	30.1%	886	51.2%
利息支出	(3,594)	(6,781)	-47.0%	(2,874)	25.1%
所承諾授出的股份及認 股權證之公平價值變動	-	10,793	-100.0%	(30,100)	-
匯兌收益	9,873	1,557	534.1%	1,876	426.3%
其他，淨額	19,826	6,759	193.3%	1,033	1819.3%

- 二零一零年第四季的其他收入增加至 2 千 7 百 40 萬元相較於二零一零年第三季的 1 千 3 百 40 萬元，主要是由於收到政府 1 千 4 百萬元水電補助所致。
- 公司於二零一零年第四季整體錄得匯兌收益 3 百 10 萬元，相對二零一零年第三季錄得匯兌收益 1 百 40 萬元。

折舊及攤銷

- 二零一零年第四季的折舊及攤銷總額從二零一零年第三季的 1 億 4 千 8 百 40 萬元降低至 1 億 3 千 3 百 70 萬元，是由於 8 吋生產設備折舊完畢所致。

流動資金

以千美元計	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度
現金及現金等價物	515,808	472,247
限制性現金	161,350	95,958
應收賬款	206,623	210,491
存貨	213,404	225,454
其他	81,917	87,253
流動資產總計	1,179,102	1,093,403
應付賬款	515,577	407,747
短期借款	372,055	402,248
長期借款的即期部份	333,459	215,671
其他	178,254	160,680
流動負債總計	1,399,345	1,186,346
現金比率	0.4x	0.4x
速動比率	0.5x	0.5x
流動比率	0.8x	0.9x

資本結構

以千美元計	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度
現金及現金等價物	515,808	472,247
限制性現金	161,350	95,958
長期票據即期部分	29,374	34,547
長期票據長期部分	56,327	70,414
短期借款	372,055	402,248
長期借款的即期部份	333,459	215,671
長期借款	178,596	307,459
借款總計	884,110	925,378
股本	2,169,537	1,995,798
總債務股本比率	40.8%	46.4%

現金流量概要

以千美元計	二零一零年 第四季度	二零一零年 第三季度
來自於經營活動的現金淨額	248,632	125,170
來自於投資活動的現金淨額	(246,458)	(164,825)
來自於融資活動的現金淨額	41,087	5,550
滙率變動的影響	299	(195)
現金變動淨額	43,561	(34,300)

資本開支概要

- 二零一零年第四季資本開支為 2 億 7 千 5 百萬元。

近期公佈

- 替任董事辭任(2011-02-14)
- 董事會會議日期通知 (2011-01-18)
- 中芯國際採用Cadence公司 DFM 和低功耗Silicon Realization技術構建其65納米參考流程 (2010-12-04)
- 瑞芯微電子與中芯國際成功合作推動65納米工藝多媒體高端晶片進入量產 (2010-11-29)
- 中芯國際和燦芯半導體攜手合作提供積體電路整合性生產服務 (2010-11-15)
- Synopsys和中芯國際合作推出65-nm到40-nm的SoC設計解決方案 (2010-11-15)
- 授出購股期權 (2010-11-12)
- 中芯國際二零一零年第三季業績公佈 (2010-11-02)
- 中芯國際即將注資武漢新芯 - 續寫科學發展新篇章 (2010-10-29)
- 董事會會議日期通知 (2010-10-20)
- ARM與中芯國際將合作關係拓展到65以及40納米工藝 (2010-10-11)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站。

http://www.smics.com/website/cn/Version/Press_Center/newsRelease.ftl

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

合 併 資 產 負 債 表

(以美元為單位,每股資料除外)

截至以下日期止

	二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 (未 經 審 核)	二 零 一 零 年 九 月 三 十 日 (未 經 審 核)
資 產		
流動資產：		
現金及現金等價物	515,808,332	472,247,166
限定用途的現金	161,350,257	95,957,555
短期投資	2,453,951	2,002,889
應收賬款，已扣除撥備分別為二零一零年十二月三十一日\$49,373,296 元及二零一零年九月三十日\$77,543,500 元	206,622,841	210,491,164
存貨	213,404,499	225,453,953
預付款項及其它流動資產	75,824,180	73,065,420
待售資產	-	8,746,412
遞延稅資產的即期部分	3,638,427	5,538,685
流動資產合計	1,179,102,487	1,093,403,244
預付土地使用權	78,798,287	79,234,001
廠房及設備，淨額	2,351,862,787	2,205,572,342
購入無形資產，淨額	173,820,851	176,426,548
股權投資	9,843,558	9,539,040
其他長期資產	215,178	202,062
遞延稅資產	109,050,066	106,957,439
資產合計	3,902,693,214	3,671,334,676
負債及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	515,577,285	407,747,222
預提費用及其它流動負債	146,986,675	124,199,482
短期借款	372,055,279	402,248,072
長期票據的即期部份	29,374,461	34,546,719
長期借款的即期部份	333,458,941	215,671,297
應付所得稅	1,892,691	1,933,010
流動負債合計	1,399,345,332	1,186,345,802

長期負債：		
長期票據	56,327,268	70,414,305
長期借款	178,596,008	307,459,182
與特許權協定相關的長期應付款	-	2,447,919
其他長期負債	58,788,806	72,191,325
遞延稅負債	1,094,257	1,051,692
長期負債合計	294,806,339	453,564,423
負債合計	1,694,151,671	1,639,910,225
非控制權益	39,004,168	35,626,849
股東權益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，於二零一零年十二月三十一日及二零一零年九月三十日已發行及流通在外的股份分別為 27,334,063,747 股及 25,793,035,903 股。	10,933,707	10,317,215
額外繳入股本	3,858,642,524	3,754,361,545
累計其他綜合虧損	(1,092,291)	(1,364,352)
累計虧損	(1,698,946,565)	(1,767,516,805)
股東權益合計	2,169,537,375	1,995,797,603
總負債，非控制權益及股東權益合計	3,902,693,214	3,671,334,677

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
合 併 損 益 表
(以美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一零年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一零年 九月三十日 (未經審核)
銷售額	411,842,158	410,080,265
銷售成本	313,248,572	309,440,112
毛利	98,593,585	100,640,153
經營費用：		
研究及開發	47,053,945	47,376,950
一般及行政	(6,960,536)	16,754,372
銷售和市場推廣	8,662,290	7,771,330
購入無形資產攤銷	6,854,053	6,742,249
長期資產的減值損失	3,304,125	-
來自生產設備和其他固定資產的銷售 損失(盈利)	(1,654,045)	1,307,497
經營費用總額	57,259,831	79,952,398
經營盈利	41,333,754	20,687,755
其他收入(支出)：		
利息收入	1,340,640	1,029,621
利息支出	(3,593,901)	(6,781,385)
所承諾授出的股份及認股權證之公平 價值變動	-	10,793,350
匯兌收益(損失)	9,872,809	1,557,170
其他,淨額	19,825,761	6,759,639
其他收入總額,淨值	27,445,309	13,358,395
所得稅前盈利	68,779,063	34,046,150
所得稅費用	(388,434)	(3,663,865)
股權投資盈利	304,518	294,780
淨盈利	68,695,148	30,707,065
非控制權益持有人利息	(264,657)	(264,658)
非控制權益持有人虧損	139,751	-
中芯國際應佔盈利(虧損)	68,570,242	30,442,407

每股股份盈利，基本	0.00	0.00
每股股份盈利，攤薄	0.00	0.00
每股美國預托股份盈利，基本	0.13	0.06
每股美國預托股份盈利，攤薄	0.13	0.06

用作計算基本每股普通股盈利額
的股份

26,547,114,260

25,566,696,208

用作計算攤薄每股普通股盈利額
的股份

26,748,653,881

25,747,346,720

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
合 併 現 金 流 量 表
(以美元為單位)

截至以下日期止三個月

	二零一零年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一零年 九月三十日 (未經審核)
經營活動:		
淨盈利	68,695,148	30,707,065
淨盈利至經營活動所得現金淨額對賬的調整：		
遞延稅	(249,805)	2,947,304
處置設備及其它長期資產損失(盈利)	(1,654,046)	1,307,497
折舊及攤銷	124,595,630	141,501,326
購入無形資產攤銷	6,854,053	6,742,249
股權報酬	2,214,330	194,180
長期資產的減值損失	3,304,125	-
長期票據的非現金利息花費及與許可權相關的 長期應付款	827,165	961,088
股權投資收益	(304,518)	(294,780)
股權及認購權證授予協定的公平價值改變	-	(10,793,350)
備抵呆帳	715,761	78,590
其他非現金費用	300,145	411,324
營運資產及負債的變動：		
應收賬款	4,462,999	(2,017,155)
存貨	12,049,454	(21,553,261)
預付款及其它流動資產	(2,341,975)	(34,421,298)
預付土地使用權	59,821	(82,190)
應付賬款	(6,027,491)	11,685,232
預提費用及其它流動負債	26,672,780	12,697,175
應付所得稅	(40,319)	1,839,211
其他長期負債	(13,402,520)	35,238,933
與經營活動有關的限定用途現金的變化	21,901,543	(51,979,109)
經營活動所得現金淨額	248,632,281	125,170,031
投資活動:		
購入廠房及設備	(173,340,947)	(157,530,751)
政府資助的廠房設備購置款項	2,991,333	-
出售設備所得款項	(1,243,197)	2,221,027
出售待售資產所得款項	1,347,296	793,973
購買無形資產	9,728,936	(1,437,828)

購買短期投資	(2,144,179)	(18,000,000)
出售短期投資	1,726,550	16,007,758
與投資活動相關的限定用途現金的變化	(87,294,244)	(6,879,667)
合併一家子公司所帶來的淨現金流入	1,770,603	-
投資活動所耗現金淨額	(246,457,850)	(164,825,487)
融資活動:		
短期借款所得款項	155,849,042	261,120,000
償還短期借款支付的款項	(186,041,834)	(216,259,018)
償還長期借款支付的款項	(11,075,530)	(117,190,654)
償還長期票據支付的款項	(20,000,000)	(20,000,000)
發行普通股的收入	102,000,000	97,122,212
行使員工股權的收入	355,675	757,387
融資活動所耗現金淨額	41,087,352	5,549,927
匯率變動的影響	299,384	(194,584)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	43,561,167	(34,300,113)
現金及現金等價物— 期間開始	472,247,166	506,547,279
現金及現金等價物— 期間結束	515,808,333	472,247,166

於本公告日期，本公司董事分別為董事會主席兼獨立非執行董事江上舟先生、本公司總裁兼首席執行官兼執行董事王寧國博士、本公司非執行董事陳山枝先生、高永崗先生及周傑先生，以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、陳立武先生。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
 王寧國
 總裁，首席執行官
 執行董事

中國上海

二零一一年二月十七日

* 僅供識別